(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-113501

(43)公開日 平成5年(1993)5月7日

 (51)Int.Cl.⁵
 識別記号
 庁內整理番号
 F I
 技術表示箇所

 G 0 2 B
 1/04
 7132-2K

5/04 E 7316-2K // C 0 8 G 73/10 NTF 9285-4 J

審査請求 未請求 請求項の数2(全11頁)

(21)出願番号 特願平3-122960 (71)出願人 000004226

(22)出願日 平成3年(1991)4月26日 東京都千代田区内幸町一丁目1番6号

(72)発明者 竹島 幹夫

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

日本電信電話株式会社

(72)発明者 安藤 慎治

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(72)発明者 松浦 徹

東京都千代田区内幸町一丁目1番6号 日

本電信電話株式会社内

(74)代理人 弁理士 中本 宏 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称 】 光学部品及びその製造方法

(57)【要約】

【目的】 透明性、耐熱性、表面硬度、吸水性、光学的 異方性、成形加工性、量産性に優れた光学部品及びその 製造方法を提供する。

【構成】 一般式(化1):

$$\begin{array}{c|c}
(\text{化1}) \\
\hline
 & CO \\
 & CO \\
 & CO \\
\hline
 & CO \\
 & CO$$

(式中R: 及びR: は、ベンゼン環の1~3個からなり、2以上の場合には、R: では間接に、R: では直接又は間接に結合しており、このポリイミド中の水素は、すべてフッ素又はパーフルオロアルキル基で置換されている)で表される全フッ素化ポリイミドを主構成要素とするレンズ、プリズム等の光学部品。原料ポリアミド酸を型に入れてキャスト法により光学部品を製造する方法。

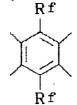
【特許請求の範囲】

*【化1】

【請求項1】 下記一般式(化1):

$$\begin{array}{c|c}
C O & C O \\
\hline
 & C O \\
C O & C O
\end{array}$$

〔式中R₁ は下記式(化2):



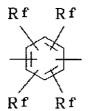
1

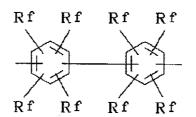
Rf Rf Rf Rf
Rf Rf Rf

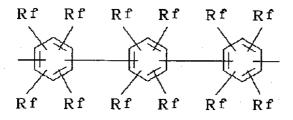
で表される基のうちのいずれかの基、R2 は下記式(化

【化3】

3):







で表される基のうちのいずれかの基であり、ここで式中 Rf はフッ素、又はパーフルオロアルキル基、Xは下記 式(化4): 【化4】

* 〔式中R1 は一般式 (化1)中のR1 と同義である〕で

する酸成分と、下記一般式(化6): 【化6】H₂ N-R₂ -NH₂

表されるテトラカルボン酸、又はその誘導体を主成分と

〔式中R2 は一般式(化1)中のR2 と同義である〕で

$$-(ORf'O) - -O-CO-Rf'-CO-O-$$

(ここで式中Rf はパーフルオロアルキレン基、nは 1~10の数を示す)で表される基のうちのいずれかの 基である〕で表される繰返し単位を含有するフッ素化ポ リイミドを主構成要素とすることを特徴とする光学部 品。

【請求項2】 下記式(化5):

表されるジアミンを主成分とするジアミン成分とを反応 させ、下記一般式(化7): 【化5】 HOOC COOH 【化7】 20 HOOCcoohΗ

[式中R1 及びR2 は一般式(化1)中のR1 及びR2 と同義である〕で表される繰返し単位を含有するポリア ミド酸を主構成要素とするフッ素化ポリアミド酸を製造 する工程、該フッ素化ポリアミド酸を光学部品型中に封 入し、高温雰囲気下におけるキャスト法により前記フッ 素化ポリアミド酸をイミド化する工程、前記光学部品型 中からフッ素化ポリイミド光学部品を離型する工程とか らなることを特徴とする光学部品の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、透明性、低複屈折性、 低吸水性、耐熱性に優れた各種レンズ、プリズム等の光 学部品及びその製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】プラスチック光学材料は、軽量で、ガラ スと同程度の透明性を有することと、成形性が容易であ り、大量生産が可能であることから、近年各種レンズ、 プリズム等への需要が増大している。プラスチック光学 材料としては、一般的にポリメチルメタクリレート樹 脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂等の透明 50 【化1】

材料が用いられている。

[0003]

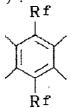
【発明が解決しようとする課題】しかし、上記樹脂系で は、耐熱性に劣るため高温領域での安定性に欠け、表面 硬度が小さいためホコリ等で傷がつき光学的安定性に欠 け、吸水性が大きいため経時的に寸法精度が悪くなり、 ポリカーボネート樹脂では光弾性定数が大きいため光学 的異方性が存在するという様々な問題点を抱えている。 これらの欠点を解消するため、種々の試みがなされてい 40 るが、耐熱性、表面硬度、吸水性、光学的異方性等の特 性に加えて、成形加工性、量産性を同時に満足する樹脂 系は提案されていない。本発明は、上記問題点にかんが み、耐熱性、表面硬度、吸水性、光学的異方性、成形加 工性、量産性に優れた光学部品及びその製造方法を提供 することを目的とする。

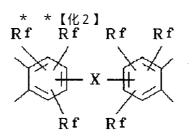
[0004]

【課題を解決するための手段】本発明を概説すれば、本 発明の第1の発明は光学部品に関する発明であって、下 記一般式(化1):

(4)

〔式中R1 は下記式(化2):

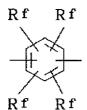


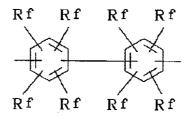


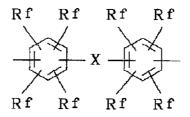
で表される基のうちのいずれかの基、R2 は下記式(化

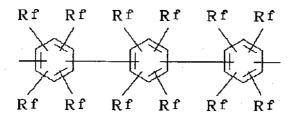
【化3】

3):









で表される基のうちのいずれかの基であり、ここで式中Rfはフッ素、又はパーフルオロアルキル基、Xは下記

式(化4): 【化4】

$$-(ORf'O) - -O-CO-Rf'-CO-O-$$

(ここで式中Rf はパーフルオロアルキレン基、nは 1~10の数を示す)で表される基のうちのいずれかの 基である〕で表される繰返し単位を含有するフッ素化ポ リイミドを主構成要素とすることを特徴とする。そし て、本発明の第2の発明は光学部品の製造方法に関する 発明であって、下記一般式(化5):

表されるジアミンを主成分とするジアミン成分とを反応 【化5】 させ、下記一般式(化7): HOOC COOH 【化7】 20 HOOCcoohΗ 0 Η

[式中R1 及びR2 は一般式(化1)中のR1 及びR2 と同義である〕で表される繰返し単位を含有するポリア ミド酸を主構成要素とするフッ素化ポリアミド酸を製造 する工程、該フッ素化ポリアミド酸を光学部品型中に封 入し、高温雰囲気下におけるキャスト法により前記フッ 素化ポリアミド酸をイミド化する工程、前記光学部品型 中からフッ素化ポリイミド光学部品を離型する工程とか らなることを特徴とする光学部品の製造方法。

【0005】本発明者らは、前記目的を達成するために を重ねた結果、フッ素化ポリイミドが高度な透明性、耐 熱性、表面硬度、低吸水性、小さな光学的異方性を有し ていることを特願平2-256843号明細書において 明らかにした。

【0006】本発明において光学部品材料として用いる フッ素化ポリイミドは、ポリアミド酸のアルキル基、フ ェニル環等の炭素に結合する1価元素の一部あるいは全 部をフッ素、又はパーフルオロアルキル基としたもので ある。

びポリイミド光学材料について、その赤外域、近赤外域 の吸収スペクトルを測定し、近赤外域での光損失を算出 すると共に、その原因について鋭意検討した。その結 果、近赤外域で大きな光損失を引起こす原因の第1は、 アルキル基やフェニル環等における C - H 結合の伸縮振 動の高調波吸収、及びC- H結合の伸縮振動の高調波と 変角振動の結合音による吸収であることが明らかとなっ た。

* 〔式中R1 は一般式 (化1)中のR1 と同義である〕で

する酸成分と、下記式(化6):

【化6】H₂ N-R₂ -NH₂

表されるテトラカルボン酸、又はその誘導体を主成分と

〔式中R2 は一般式(化1)中のR2 と同義である〕で

【0008】本発明のフッ素化ポリイミドはアルキル 上記問題点を満足する光学部品に関し鋭意、種々の検討 40 基、フェニル環等の炭素に結合する1価元素の一部又は 全部をフッ素、又はパーフルオロアルキル基とし、繰返 し単位内にC - H結合をなるべく持たせない構造とする ことによって、近赤外域での最大の光損失原因であるC - H結合に基づく振動吸収を無くし、またイミド結合を 主鎖構造に導入してポリイミドとすることによって、光 学部品を作製する上での十分な耐熱性(250 以上) を持たせることができる。

【0009】本発明のフッ素化ポリイミドを製造する時 に使用するテトラカルボン酸又はその誘導体としては、 【0007】本発明者らは、種々の既存のポリイミド及 50 分子内のアルキル基、フェニル環等の炭素に結合する1

価元素の一部又は全部をフッ素、又はパーフルオロアル キル基としたものであればどのようなものでもよい。テ トラカルボン酸並びにその誘導体としての酸無水物、酸 塩化物、エステル化物等としては次のようなものが挙げ られる。ここではテトラカルボン酸としての例を挙げる と1,4-ジフルオロピロメリット酸、1-トリフルオ ロメチル・4 - フルオロピロメリット酸、1,4-ジ (トリフルオロメチル)ピロメリット酸、1,4-ジ (ペンタフルオロエチル)ピロメリット酸、ヘキサフル オロ・3,3,4,4 - ビフェニルテトラカルボン 10 ることが好ましい)、また前記ポリマー溶液の回転粘度 酸、ヘキサフルオロ・3,3,4,4 - ベンゾフェ ノンテトラカルボン酸、2,2-ビス(3,4-ジカル ボキシトリフルオロフェニル) ヘキサフルオロプロパ ン、1,3-ビス(3,4-ジカルボキシトリフルオロ フェニル) ヘキサフルオロプロパン、1,4-ビス (3,4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テト ラフルオロベンゼン、ヘキサフルオロ-3,3 (又は 4,4)オキシビスフタル酸等が挙げられる。この中 でピロメリット酸二無水物のベンゼン環にフルオロアル キル基を導入した含フッ素酸二無水物であるトリフルオ 20 ロメチルピロメリット酸二無水物、1,4-ジ(トリフ ルオロメチル)ピロメリット酸二無水物、1,4-ジ (ペンタフルオロエチル)ピロメリット酸二無水物等の 製造方法は特願昭63-165056号明細書に記載さ れている。

【0010】また本発明に用いることのできるジアミン の例としては、分子内のアミノ基を除くアルキル基、フ ェニル環等の炭素に結合する1価元素の一部又は全部を フッ素、又はパーフルオロアルキル基としたものであれ ばどのようなものでもよく、3,4,5,6-テトラフ 30 ルオロ - 1 , 2 - フェニレンジアミン、2 , 4 , 5 , 6 - テトラフルオロ - 1 , 3 - フェニレンジアミン、2 , 3,5,6-テトラフルオロ-1,4-フェニレンジア ミン、4,4 - ジアミノオクタフルオロビフェニル、 ビス(2,3,5,6-テトラフルオロ-4-アミノフ ェニル)エーテル、ビス(2,3,5,6-テトラフル オロ・4・アミノフェニル)スルホン、ヘキサフルオロ - 2 , 2 - ビス (トリフルオロメチル) - 4 , 4 -ジアミノビフェニル、等が挙げられる。

体であるフッ素化ポリアミド酸の製造方法は、通常のポ リアミド酸の製造条件と同じでよく、一般的にはN-メ チル - 2 - ピロリドン、N, N - ジメチルアセトアミ

ド、N,N-ジメチルホルムアミドなどの極性有機溶媒 中で反応させる。本発明においてはジアミンまたテトラ カルボン酸成分とも単一化合物で用いるばかりではな く、複数のジアミン、テトラカルボン酸成分を混合して 用いる場合がある。その場合は、複数又は単一のジアミ ン成分のモル数の合計と複数又は単一のテトラカルボン 酸成分のモル数の合計が等しいかほぼ等しくなるように する。前述のポリアミド酸などの重合溶液において、そ の溶液の濃度は5~40重量%(10~25重量%であ (25)は、50~5000ポアズであることが好適 である。

【0012】以上述べたように、上記フッ素化ポリイミ ド樹脂からなる光学部品をキャスト法により製造すれ ば、フッ素化ポリイミド樹脂特有の高度な透明性、耐熱 性、表面硬度、低吸水性、小さな光学的異方性に加え て、量産性、成形加工性に優れた光学部品を得ることが できる。

[0013]

【作用】フッ素化ポリイミド樹脂は、近赤外領域におい て透明であり、耐熱変形性(300 以上)、低吸水性 (飽和吸水率0.2%以下)、低い光学的異方性(主屈 折率差1×10³以下)を有しており、光学部品用材料 として極めて適切である。更に、本発明のフッ素化ポリ イミドからなる光学部品は、フッ素化ポリアミド酸を光 学部品の形状をした成形型中に封入して高温雰囲気下に おいてキャスト成形することにより容易に部品化するこ とができる。

[0014]

【実施例】以下、具体的実施例により本発明の光学部品 について詳細に説明する。本発明の実施例では全フッ素 化ポリイミド樹脂を用いた光学部品について例示する が、これに限定されるものではなく、一部フッ素化され たポリイミド樹脂を用いた光学部品であってもよい。ま た、下記実施例中、イミド化の確認は赤外吸収スペクト ルにおけるカルボニル基の対称、及び非対称伸縮振動に よる特性吸収から行い、光透過性は紫外 - 可視吸収スペ クトルを測定することで行った。

【0015】実施例1

【0011】本発明に使用するフッ素化ポリイミド前駆 40 三角フラスコに以下の構造式(化8)を持つ1,4-ビ ス(3,4-ジカルボキシトリフルオロフェノキシ)テ トラフルオロベンゼン二無水物:

【化8】

0 C

11.644g(20.0mmol)と以下の構造式 (化9)で示される2,4,5,6-テトラフルオロ-1,3-フェニレンジアミン:

11

【化9】

3.602g(20.0mmol)、及びN,N-ジメ チルアセトアミド(DMAc)86gを加えた。この溶 液を窒素雰囲気中、室温で3日間かくはんし、ポリアミ ド酸のDMAc溶液を得た。この全フッ素化ポリアミド 酸溶液を図1の断面形状にて示すようなレンズ形状のキ ャビティーを有するキャスト型中に封入し、70 で2 時間、160 で1時間、250 で30分、350 で 1 時間の条件でイミド化を行って固化させ、固化した イミド化物をキャスト型から離型したところ、透明な全 30 フッ素化ポリイミドレンズを得た。すなわち、図1はキ ャスト成形法によるレンズ成形を例示する断面図であ る。図1において、1はレンズ形状キャスト型、2は全 フッ素化ポリアミド酸キャスト液、3はガスケット、4 は締付け治具である。また、全フッ素化ポリイミドレン ズのイミド化を確認するため、同一条件にて厚さ1mm の全フッ素化ポリイミドフィルムをキャスト成形により 作製し、このフィルムの赤外吸収スペクトルを測定した ところ、1790cm にイミド基特有の吸収が現れ、 イミド化が完全に進行したことが確認できた。更に、こ のフィルムの波長 0 . 8 ~ 1 . 7 μ mの範囲での光吸収 を測定したところ、図2に示すとおり、水の吸収以外に 光の吸収は見受けられなかった。また、以下に示す比較 例1で作製した従来のポリイミドフィルムに比べて小さ かった。すなわち図2の実線は実施例1の全フッ素化ポ リイミド、破線は比較例1のポリイミドにおける、それ ぞれ光の吸光度の波長依存性を示すグラフである。図2 において縦軸は吸光度、横軸は波長(µm)を表す。こ のようにして作製した全フッ素化ポリイミドレンズを3 00 雰囲気下において100時間放置したが変形は見 50

られず、優れた耐熱性を有することが確認された。更 10 に、光学的安定性を確認するため、このレンズにレーザ 光を照射したところ、良好なリンズ特性を示し、光学的 異方性のないレンズであることが確認できた。

【0016】実施例2

実施例1で得た全フッ素化ポリアミド酸溶液を図3の断 面形状にて示すようなプリズム形状のキャビティーを有 するキャスト型中に封入し、実施例1と同様な条件でイ ミド化を行って固化させ、固化したイミド化物をキャス ト型から離型したところ、透明な全フッ素化ポリイミド 20 プリズムを得た。すわち、図3はキャスト成形法による プリズム成形を例示する断面図である。図3において、 5 はプリズム形状キャスト型、6 は全フッ素化ポリアミ ド酸キャスト液、7はガスケット、8は締付け治具であ る。また、全フッ素化ポリイミドプリズムのイミド化を 確認するため、実施例1と同様、全フッ素化ポリイミド フィルムをキャスト成形して赤外吸収スペクトルを測定 したところ、同様に1790cm1にイミド基特有の吸 収が現れ、イミド化が完全に進行したことが確認でき た。更に、このフィルムの波長 0 . 8 ~ 1 . 7 μ m の範 囲での光吸収を測定したところ、図2に示すとおり、水 の吸収以外に光の吸収は見受けられなかった。また、以 下に示す比較例1で作製した従来のポリイミドフィルム に比べて小さかった。このようにして作製した全フッ素 化ポリイミドプリズムを300 雰囲気下において10 0時間放置したが変形は見られず、優れた耐熱性を有す ることが確認された。更に、光学的安定性を確認するた め、このプリズムにレーザ光を照射したところ、良好な プリズム特性を示し、光学的異方性のないプリズムであ ることが確認できた。

【0017】実施例3

三角フラスコに1,4-ビス(3,4-ジカルボキシト リフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水 物11.644g(20.0mmol)と以下の構造式 (化10)で示されるビス(2,3,5,6-テトラフ ルオロ・4 - アミノフェニル) エーテル:

【化10】

6.883g(20.0mmol)、及びDMAc10 5 g を加え、以下、実施例 1 及び実施例 2 と同様な方法 で全フッ素化ポリイミドからなるレンズ及びプリズムを 水性、耐熱性、硬度等の測定を行ったところ、実施例 1 及び実施例2と同様、要求特性を満足する良好な結果が 得られた。

【0018】実施例4

三角フラスコに1,4‐ビス(3,4‐ジカルボキシト リフルオロフェノキシ)テトラフルオロベンゼン二無水 物11.644g(20.0mmol)と以下の構造式 (化11)で示されるビス(2,3,5,6-テトラフ ルオロ・4・アミノフェニル)スルフィド:

7.205g(20.0mmol)、及びDMAc10 7gを加え、以下、実施例1及び実施例2と同様な方法 で全フッ素化ポリイミドからなるレンズ及びプリズムを 成形し、イミド化及び透明性の確認、光学的異方性、吸 30 水性、耐熱性、硬度等の測定を行ったところ、実施例1 及び実施例2と同様、要求特性を満足する良好な結果が 得られた。

【0019】実施例5

三角フラスコに以下の構造式(化12)を持つ1,4-ジフルオロピロメリット酸二無水物:

【化12】

$$\begin{array}{c|cccc}
O & F & O \\
\parallel & & \parallel \\
C & & C \\
C & & \parallel \\
O & F & O
\end{array}$$

5.082g(20.0mmol) \(\) 2,4,5,6, - テトラフルオロ - 1 , 3 - フェニレンジアミン 3 . 6 02g(20.0mmol)、及びDMAc49gを加 え、以下、実施例1及び実施例2と同様の方法で全フッ 素化ポリイミドからなるレンズ及びプリズムを成形し、

14

イミド化及び透明性の確認、光学的異方性、吸水性、耐 熱性、硬度等の測定を行ったところ、実施例1及び実施 例2と同様、要求特性を満足する良好な結果が得られ た。

【0020】実施例6

三角フラスコに1,4-ジフルオロピロメリット酸二無 水物5.082g(20.0mmol)とビス(2, 3,5,6-テトラフルオロ-4-アミノフェニル)エ ーテル6.883g(20.0mmol)、及びDMA 成形し、イミド化及び透明性の確認、光学的異方性、吸 10 c68gを加え、以下、実施例1及び実施例2と同様の 方法で全フッ素化ポリイミドからなるレンズ及びプリズ ムを成形し、イミド化及び透明性の確認、光学的異方 性、吸水性、耐熱性、硬度等の測定を行ったところ、実 施例1及び実施例2と同様、要求特性を満足する良好な 結果が得られた。

【0021】実施例7

三角フラスコに1,4-ジフルオロピロメリット酸二無 水物5.082g(20.0mmol)とビス(2, 3,5,6-テトラフルオロ-4-アミノフェニル)ス 20 ルフィド7.205g(20.0mmol)、及びDM A c 7 0 g を加え、以下、実施例 1 及び実施例 2 と同様 の方法で全フッ素化ポリイミドからなるレンズ及びプリ ズムを成形し、イミド化及び透明性の確認、光学的異方 性、吸水性、耐熱性、硬度等の測定を行ったところ、実 施例1及び実施例2と同様、要求特性を満足する良好な 結果が得られた。

【0022】比較例1

三角フラスコに以下の構造式(化13)を持つ2,2-ビス(3,4-ジカルボキシフェニル)へキサフルオロ プロパン二無水物:

【化13】

40 8.885g(20.0mmol)と以下の構造式(化 14)で示される2,2 - ビス(トリフルオロメチ ル) - 4,4 - ジアミノビフェニル: 【化14】

16

6.405g(20.0mmol)、及びDMAc87 gを加え、以下、実施例1と同様な方法でポリイミドか 10 らなるレンズ及びプリズムを成形し、イミド化及び透明 性の確認、光学的異方性、吸水性、耐熱性、硬度等の測 定を行った。その結果、黄色で透明性の劣るレンズ及び プリズムが得られ、且つこれらの光学部品は経時的な吸 水や高温放置により変形を生じ、極めて光学的特性の劣 る結果が得られた。

[0023]

【発明の効果】以上示したように、フッ素化ポリイミド*

* からなる光学部品によれば、フッ素化ポリイミドが極めて透明性、耐熱性、低吸水性、小さな光学的異方性に優れているため、フッ素化ポリアミド酸を用いたキャスト法により、優れた成形加工性、量産性、形状安定性に優れたフッ素化ポリイミド光学部品を容易に得ることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】キャスト成形法によるレンズ成形を例示する断面図である。

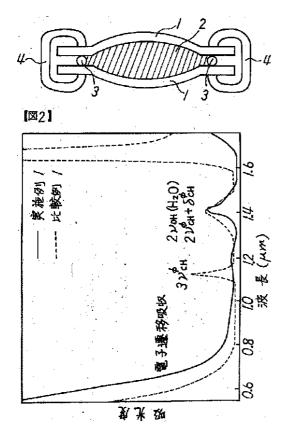
10 【図2】実線は実施例1の全フッ素化ポリイミド、破線 は比較例1のポリイミドにおける、それぞれ光の吸光度 の波長依存性を示すグラフである。

【図3】キャスト成形法によるプリズム成形を例示する 断面図である。

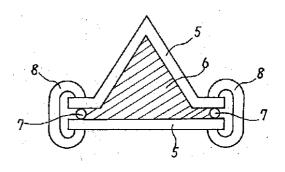
【符号の説明】

1…レンズ形状キャスト型、2、6…全フッ素化ポリアミド酸キャスト液、3、7…ガスケット、4、8…締付け治具、5…プリズム形状キャスト型

【図1】



【図3】

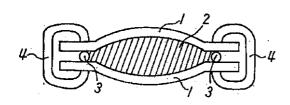


【手続補正書】 【提出日】平成4年10月8日 【手続補正1】 【補正対象書類名】図面

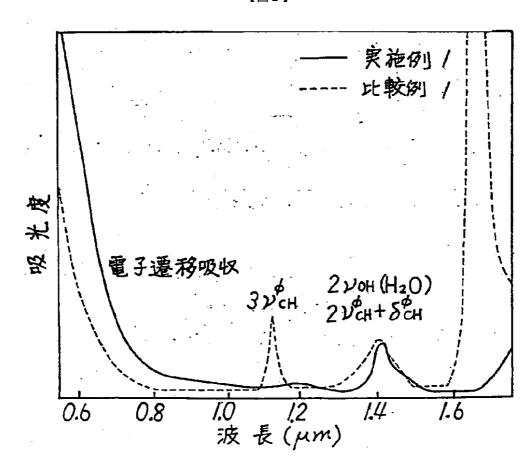
*【補正対象項目名】全図【補正方法】変更

* 【補正内容】

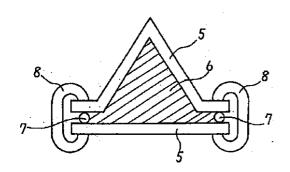
【図1】



【図2】



【図3】



フロントページの続き

(72)発明者 佐々木 重邦 東京都千代田区内幸町一丁目 1 番 6 号 日 本電信電話株式会社内